## 05;06 Ионно-лучевая инженерия многослойной наноструктуры Со/ТіО<sub>2</sub>

## © А.И. Стогний, М.В. Пашкевич, Н.Н. Новицкий, А.В. Беспалов

Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению, Минск, Беларусь E-mail: stognij@ifttp.bas.-net.by Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет), Москва, Россия

## Поступило в Редакцию 18 ноября 2009 г.

Методом ионно-лучевого распыления получены и исследованы многослойные структуры Co/TiO2 суммарной толщиной до 100 nm, с толщиной парциальных слоев, варьируемой в нанометровом интервале. Показано, что в многослойных структурах [Co(2 nm)/TiO<sub>2</sub>(2 nm]<sub>15</sub>, [Co(2 nm)/TiO<sub>2</sub>(4 nm]<sub>15</sub> и  $[Co(4 nm)/TiO_2(4 nm)]_{12}$  среднеквадратичная шероховатость поверхности не превышает 0.9 nm, все слои являются сплошными, имеют резкие плоскопараллельные интерфейсы, а характеристики каждого слоя близки к характеристикам их объемных аналогов. Структура [Co(2 nm)/TiO<sub>2</sub>(4 nm)]<sub>15</sub> отличается наибольшей прозрачностью (более 7% в видимой области спектра). Указанные пленки обладают перспективными свойствами для применения в магнитооптике и спинтронике. Поверхности многослойных структур [Co(4 nm)/TiO<sub>2</sub>(2 nm)]<sub>15</sub> и [Co(6 nm)/TiO<sub>2</sub>(2 nm)]<sub>12</sub> имеют среднеквадратичную шероховатость более 1 nm и отличаются наличием проколов с плотностью до 5 · 10<sup>7</sup> cm<sup>-2</sup>. Уменьшение толщины парциальных слоев от 2 nm сопровождается перемешиванием слоев, а увеличение толщины уединенного слоя TiO<sub>2</sub> от 6 nm приводит к большим отличиям в спектре пропускания от спектра анатаза TiO<sub>2</sub> и уменьшению прозрачности.

Создание материалов с принципиально новыми характеристиками на основе наноразмерных пленочных структур, установление интервалов характерных размеров, в которых они совпадают или отличаются от своих объемных аналогов, является основной задачей нанотехнологии слоистых струкутр. Это относится к структуре типа Co/TiO<sub>2</sub>, содержащей слои ферромагнитного материала и широкозонного полупроводника, для которой было установлено наличие резонансного максимума эффекта Фарадея, зависящего от количества пар слоев [1], а в пленке

73

субмикронной толщины в виде слоев TiO<sub>2</sub>, разделенных слоями Со, сформированной на подложке GaAs, был обнаружен при комнатной температуре эффект гигантского инжекционного магнитосопротивления [2]. Эти эффекты представляют интерес с фундаментальной и практической точек зрения, что обусловливает необходимость проведения исследований по оптимизации толщины парциальных слоев и по определению соответствия свойств этих слоев своим объемным аналогам. В частности, последнее позволяет определить достоверность использования при анализе свойств указанных наноразмерных структур справочных данных для материалов в объемном состоянии. Настоящая статья является продолжением [3,4], где были проанализированы условия зарождения пленок Со. Было показано, что пленки Со толщиной более 1.2 nm являются сплошными и характеризуются намагниченностью насыщения  $M_S$ более 0.8*M*<sub>SAT</sub> (где *M*<sub>SAT</sub> — намагниченность насыщения массивного Co), а при толщине более 2 nm они обладают структурными, электрическими и магнитными свойствами, близкими к значениям в массивном состоянии. Ниже описаны условия формирования как отдельных слоев TiO<sub>2</sub>, так и многослойных структур Co/TiO<sub>2</sub> суммарной толщиной до 100 nm, в которых парциальные слои обладают минимальной толщиной, но по физическим свойствам близки к своим объемным аналогам. Далее именно в этом контексте подразумевается инженерия рассматриваемых структур.

Осаждение слоев Со, TiO<sub>2</sub> и их многослойных комбинаций осуществлялось методом ионно-лучевого распыления-осаждения на установке и в экспериментальных условиях, приведенных в [3,4]. Пучок ионов аргона имел энергию 1.5 keV и плотность тока 0.25 mA/cm<sup>2</sup>. Многослойные структуры Co/TiO<sub>2</sub> получали в послойном режиме осаждения при поочередном распылении сменных мишеней Со (99.99%) и TiO<sub>2</sub> (99.98%). Осаждение пленок производилось на подложки кремния, арсенида галлия и кварца, которые непосредственно перед осаждением подвергались финишной планаризации поверхности до уровня среднеквадратичной шероховатости менее 0.15 nm на площади до  $6 \times 6 \,\mu\text{m}^2$ по ионно-лучевой методике, описанной в [5]. Скорость осаждения Со и TiO<sub>2</sub> составляла соответственно 0.33 и 0.09 nm/s. Для определения толщины парциальных слоев применялись стандартные методы атомно-силовой микроскопии и растровой электронной микроскопии, адаптированные к условиям ионно-лучевого распыления [6]. В работе использовались атомно-силовой микроскоп (AFM) "Фемтоскан-001",



**Рис. 1.** Спектры пропускания пленок TiO<sub>2</sub> толщиной: 2 nm (кривая 1), 4 nm (кривая 2), 6 nm (кривая 3), 10 nm (кривая 4) и пленки анатаза толщиной 200 nm, полученной в [7] (кривая 5) (*a*); спектры пропускания многослойных пленочных структур  $[Co(2 nm)/TiO_2(4 nm)]_{15}$  (кривая 1),  $[Co(2 nm)/TiO_2(2 nm)]_{15}$  (кривая 2),  $[Co(4 nm)/TiO_2(4 nm)]_{12}$  (кривая 3) (*b*).

просвечивающий электроный микроскоп FEI FIB200TEM. Послойный анализ состава многослойных структур Co/TiO<sub>2</sub> определялся методом Оже-электронной спектроскопии (AFS) на установке PHI660, для анализа оптических свойств применялся спектрометр HITACHI-340, рентгенофазовый анализ проводился на дифрактометре ДРОН-3 в Cu $K_{\alpha}$ -излучении с шагом по углу  $\Delta 2\theta = 0.03^{\circ}$  и временем набора статистики 3 s в каждой точке. Электрические свойства проводились стандартными двух- и четырехзондовым методами.

Пленки, полученные распылением мишени TiO<sub>2</sub>, характеризовались существенными изменениями оптических свойств в диапазоне толщин до 10 nm. На рис. 1, *а* представлены спектры пропускания слоев

толщиной 2, 4, 6 и 10 nm, осажденных на подложки кварца. Слои толщиной более 6 nm характеризовались отсутствием особенностей в виде максимумов на спектре для длин волн в области 380 nm и прозрачностью слоев в целом не более 80%, что несвойственно для известных спектров пропускания слоев TiO<sub>2</sub> [7]. Спектры пропускания слоев толщиной 2, 4 и 6 nm имели прозрачность более 90%. Они обладали выраженной особенностью в коротковолновой области спектра, имеющей вид локального максимума. Спектры пропускания слоев толщиной 2 и 4 nm были близки по спектру пропускания к пленкам анатаза TiO<sub>2</sub>, приведенного в [7]. Следовательно, в рассматриваемых условиях синтеза пленки TiO<sub>2</sub> толщиной до 6 nm по оптическим свойствам близки к анатазу. Это позволило далее ограничиться при инженерии многослойных структур Co/TiO<sub>2</sub> максимальными толщинами для Со и TiO<sub>2</sub> в 6 nm. На рис. 1, *b* приведены интегральные спектры пропускания характерных многослойных пленочных структур Co/TiO<sub>2</sub>. Многослойные структуры  $[Co(2 nm)/TiO_2(4 nm)]_{15}$ , [Co(2 nm)/TiO<sub>2</sub>(2 nm)]<sub>15</sub> и [Co(4 nm)/TiO<sub>2</sub>(4 nm)]<sub>12</sub> имели прозрачность более 7, 0.7 и 0.05% соответственно. Сравнение спектров пропускания на рис. 1, а и b показывает, что при приблизительно равной прозрачности парциальных слоев TiO2 толщиной 2 и 4 nm многослойная структура  $[Co(2 nm)/TiO_2(2 nm)]_{15}$  характеризуется существенно меньшей прозрачностью, чем  $[Co(2 nm)/TiO_2(4 nm)]_{15}$ , хотя структуры отличаются только суммарной толщиной парциальных слоев TiO<sub>2</sub>.

При толщине слоев Со и TiO<sub>2</sub> менее 2 nm области собственно слоев и интерфейсов разделить при анализе не удалось. Это может быть связано с процессами перемешивания распыленных атомов при осаждении, среди которых есть достаточно быстрые и с длиной тормозного пути до 1 nm [4]. Толщина парциальных слоев от 2 до 4 nm уже достаточна, чтобы характерные области концентрации слоев как Со, так и TiO<sub>2</sub> хорошо разделялись, а их интерфейсы были резкими и плоскопараллельными. Это подтверждает рис. 2, *a*, где показано характерное поперечное сечение многослойной структуры из слоев Со и TiO<sub>2</sub> толщиной 4 nm каждого. Наличие границ у парциальных слоев при их толщине в 2 nm и более показывают также данные Оже-спектроскопии. Известно, что глубина выхода Оже-электронов может достигать 2 nm [8], что существенно ограничивает возможности разделения слоев в этом методе. Учитывая эти факты и используя для послойного анализа пучок ионов аргона энергией 3 keV, тем не менее были получены хорошо



**Рис. 2.** Поперечное сечение многослойной пленочной структуры с парциальными слоями Со и  $TiO_2$  толщиной 4 nm (*a*) и AES-профиль распределения элементов по глубине многослойной структуры со слоями Со 6 nm и  $TiO_2$  2 nm (*b*).



**Рис. 3.** AFM-изображения поверхности многослойных пленочных наноструктур  $[Co(2 nm)/TiO_2(2 nm)]_{15}$  (*a*) и  $[Co(4 nm)/TiO_2(2 nm)]_{15}$  (*b*).

разрешаемые по глубине AES-профили элементов рассматриваемых структур, причем с периодическим совпадением максимумов сигналов от Со с минимумами сигналов от Ті и О на глубину до десяти слоев. Характерный AES-профиль распределения элементов по глубине для  $[Co(6 nm)/TiO_2(2 nm)]_{12}$ , ограниченный первыми тремя парами слоев и поверхностным переходным слоем, приведен на рис. 2, b. Видно, что даже без корректировок исходных AES-профилей, учитывающих поправки на эффекты динамического перемешивания при послойном анализе и глубину выхода Оже-электронов, анализируется типичная слоистая струкутра, обладающая четкими интерфейсами и хорошо разделенными слоями. Обращает на себя внимание тот факт, что области максимальной и минимальной концентрации О и Ті совмещены друг с другом. Это в первом приближении позволяет считать, что химическое взаимодействие и формирование связей типа Со-О и Со-Ті-О в области интерфейсов отсутствует. Этот вывод не противоречит известному свойству геттерирования атомов О несвязанными атомами Ті в тонких слоях, например [9].

Рентгеновские исследования показали, что парциальные слои Со толщиной до 4 nm не формируют рефлексов, интенсивность которых существенно превышает уровень шума [4], но для многослойных структур Со/ТіО<sub>2</sub> наблюдаются рефлексы (100) и (002) гексагональной структуры Со пространственной группы Р6<sub>3</sub>/mmc (194).

AFM-анализ поверхности установил, что толь- $[Co(2 nm)/TiO_2(2 nm)]_{15}$ ,  $[Co(2 nm)/TiO_{2}(4 nm)]_{15}$ ко и  $[Co(4 nm)/TiO_2(4 nm)]_{12}$  имели среднеквадратичную шероховатость менее  $0.9 \,\mathrm{nm}$  и сплошные поверхности (рис. 3, a). Поверхности  $[Co(4 nm)/TiO_2(2 nm)]_{15}$ И  $[Co(6 nm)/TiO_2(2 nm)]_{12}$ имели среднеквадратичную шероховатость от 1 до 2 nm и содержали конечное число дефектов в виде проколов. На рис. 3, b показана поверхность [Co(4 nm)/TiO<sub>2</sub>(2 nm)]<sub>15</sub>, с плотностью проколов около  $5 \cdot 10^7 \, \mathrm{cm}^{-2}$ .

Электрические измерения показали для наиболее прозрачной структуры  $[Co(2 nm)/TiO_2(4 nm)]_{15}$  наибольшее значение удельного поверхностного сопротивления  $\rho_S \sim 40\Omega/square$ . Мнгослойные структуры  $[Co(2 nm)/TiO_2(2 nm)]_{15}$  и  $[Co(4 nm)/TiO_2(2 nm)]_{15}$  характеризовались  $\rho_S \sim 12$  и  $5\Omega/square$  соответственно, причиной чего могут быть проколы и утечки тока по ним. Потенциальный барьер между пленкой и

подложкой составлял около 0.4 eV только в случае наиболее совершенной по совокупности оптических и структурных свойств многослойной структуры  $[Co(2 \text{ nm})/TiO_2(4 \text{ nm})]_{15}$ , сформированной на подложке Si (100) *n*-типа с удельным сопротивлением 4.5  $\Omega \cdot$  cm. Высота барьера 0.4 eV сравнима с величиной потенциального барьера для структуры Co/GaAs, в которой наблюдалась эффективная спиновая инжекция в полупроводник при комнатной температуре [10].

Таким образом, особенности инженерии сплошных многослойных структур Co/TiO<sub>2</sub> с четкими плоскопараллельными интерфейсами обусловлены как особенностями метода ионно-лучевого распыления, так и способностью нестехиометрического TiO<sub>2-x</sub> окисляться до TiO<sub>2</sub> в наноразмерном состоянии. Только в ограниченном интервале толщин отдельных пленок TiO<sub>2</sub> (до 6 nm включительно) наблюдаются оптические спектры, свойственные фазе анатаза. Многослойные структуры  $[Co(2 nm)/TiO_2(2 nm)]_{15}$ ,  $[Co(2 nm)/TiO_2(4 nm)]_{15}$  и  $[Co(4 nm)/TiO_2(4 nm)]_{12}$  представляют собой модельные объекты магнитооптики и спинтроники, так как анализ их свойств может быть проведен на основе табличных данных для из массивных аналогов.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке БРФФИ № Ф08Р-006.

## Список литературы

- Дынник Ю.А., Эдельман И.С., Морозова Т.П. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1997. Т. 65. В. 7. С. 531.
- [2] Луцев Л.В., Стогний А.И., Новицкий Н.Н. // Письма в ЖЭТФ. 2005. Т. 81.
  В. 10. С. 636.
- [3] Стогний А.И., Мещеряков В.Ф., Новицкий Н.Н. и др. // Письма в ЖТФ. 2009. Т. 35. В. 11. С. 96.
- [4] Стогний А.И., Пашкевич М.В., Новицкий Н.Н. и др. // Неорганические материалы. 2009. Т. 45. № 11. С. 1323.
- [5] Стогний А.И., Новицкий Н.Н., Стукалов О.М. // Письма в ЖТФ. 2002. Т. 28. В. 1. С. 39.
- [6] Стогний А.И., Новицкий Н.Н., Стукалов О.М. // Письма в ЖТФ. 2003. Т. 29. В. 4. С. 39.
- [7] Viseu T.M.R., Almeida B., Stchakovsky M. et al. // Thin Solid Films. 2001. V. 401. P. 216.

- [8] Фелдман Л., Майер Д. Основы анализа поверхности тонких пленок. М.: Мир, 1989. 480 с. (Fundamentals of surface and thin film analysis // Feldman L.C., Mayer J.W. Elsevier science Publishing Co., Inc., 1986).
- [9] Sangaletti L, Canova F.F., Sepe A. et al. // Surface Science. 2007. V. 601. P. 4375.
- [10] *Trypiniotis T., Tse D.H.Y., Steinmuller S.J.* et al. // IEEE Transactions on magnetics. 2007. V. 43. P. 2872.